

# IHスポットリフローシステム N-TKG TALL型 簡易型実験機(スタンドアロン) シングルヘッドタイプ

<<非耐熱材料、3DMID上でののはんだ付けを可能にします。>>

## ■特徴

- IH（電磁誘導の原理）で金属部分のみを加熱します（多段階加熱が可能）
- FPC接合用、部品接合用 どちらかのヘッドを装備（発注時選択可能）
- 非耐熱材料上でののはんだ付けを可能にします（PET、布、3D MID 等）  
ACF 代替 圧を加える必要無し  
レーザー代替 はんだ飛散、急激な温度上昇無し  
手はんだの自動化
- 省エネ、省スペースを実現 ● 通常のはんだも使用可能
- 3D形状、カーブ面上でののはんだ付けも可能
- はんだ以外の熱硬化型樹脂等への適用も可能

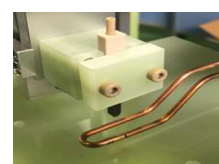


## ■アプリケーション

- 樹脂製タッチパネル ● RF-ID
- 3D-MID ● ウェアラブル ● リワーク
- LCDバックライト (Soldering LED)



FPCB接合用ヘッド



OR

部品接合用ヘッド

## ■実装例

- FPCと樹脂製タッチパネルとの接合  
3D,局面にも対応
- PET,布,紙上でのLED等部品はんだ付け
- 3D MID



本体外形	W650 x D650 x H1,430mm
本体重量	80Kg
加熱範囲	W4 x L50mm / W10 x L25mm
誘導加熱電源	2.8kw / 3.5kw
ヘッド仕様	任意選択（FPC用/電子部品用）
加熱方法	10段階 ステップキュア

## ■多段階加熱:ステップキュア 温度プロファイル

